

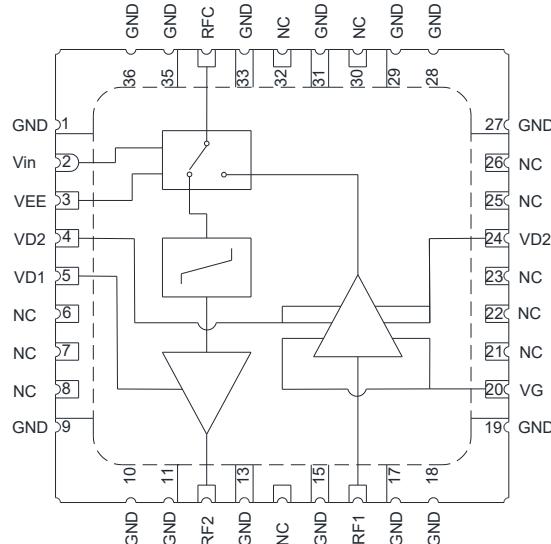
产品介绍

YSIP18-0812A1C 是一款采用陶瓷管壳封装的收发多功能。内部集成了收发切换开关、限幅器、衰减器、低噪声放大器、功率放大器。频率覆盖 8~12GHz，接收增益典型值 23dB，接收噪声系数 2.2dB，发射增益典型值 29dB，发射饱和输出功率典型值 35dBm，收发端口采用 0/+3.3V 逻辑控制。适合与类似 YCC33-0713SC1 幅相多功能搭配使用。

关键技术指标

- 频率范围: 8-12GHz
- 接收增益: 23dB
- 发射增益: 29dB
- 接收P1dB输出功率: 9dBm
- 发射P1dB输出功率: 34.5dBm
- 发射饱和输出功率: 35dBm
- 接收噪声系数: 2.2dB
- 发射动态电流@Psat: 1.1A
- 供电: VEE=-5V, VG=-0.85V, VD1=+3.3V, VD2=+8V
- 封装尺寸: 7.80 mm × 7.80mm × 1.65mm

功能框图



电性能表 ($T_A=+25^\circ\text{C}$, $\text{VEE}=-5\text{V}$, $\text{VG}=-0.85\text{V}$, $\text{VD1}=+3.3\text{V}$, $\text{VD2}=+8\text{V}$, $\text{RX_IDQ}=20\text{mA}$)

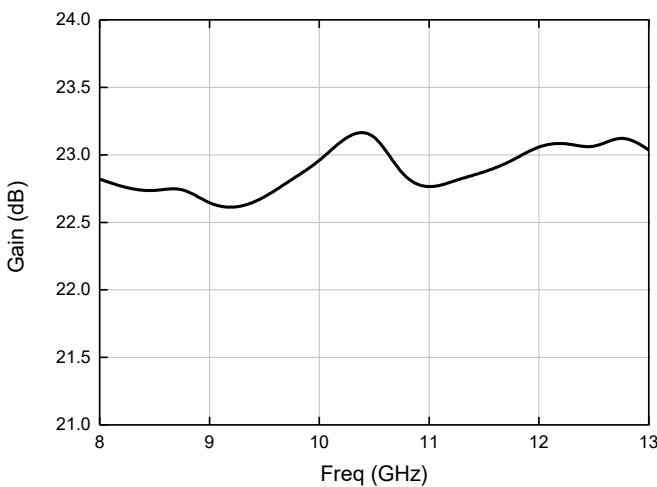
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	8	—	12	GHz
接收增益	RX_Gain	—	23	—	dB
发射增益	TX_Gain	—	29	—	dB
接收输入回波损耗	RX_RL_IN	14	17	—	dB
接收输出回波损耗	RX_RL_OUT	—	9	—	dB
发射输入回波损耗	TX_RL_IN	15	20	—	dB
发射输出回波损耗	TX_RL_OUT	13	17	—	dB
接收P1dB输出功率	RX_OP1dB	—	9	—	dBm
发射P1dB输出功率	TX_OP1dB	—	34.5	—	dBm
发射饱和输出功率	TX_Psat	—	35	—	dBm
发射动态电流@P1dB	TX_IDD	—	1.1	—	A
发射动态电流@Psat	TX_IDD	—	1.1	—	A
接收工作电流	RX_IDQ	—	20	—	mA
接收噪声系数	RX_NF	—	2.2	2.5	dB

使用限制参数

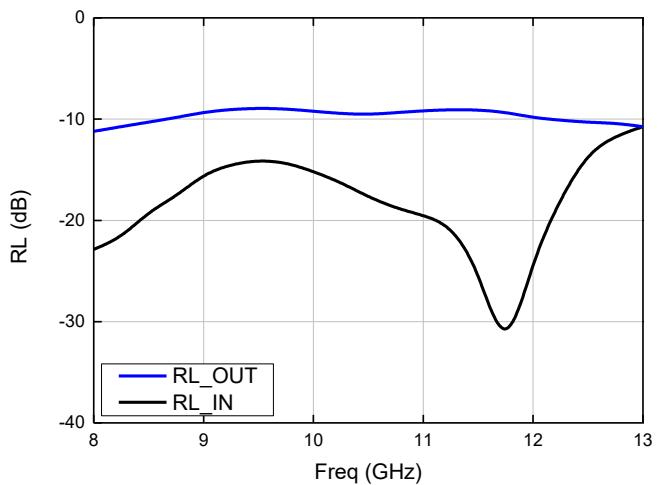
漏极工作电压 (VD1)	+5V
漏极工作电压 (VD2)	+9V
栅极工作电压 (VG)	-3.5V
最大驱动电压 (VEE)	-6V
最大接收/发射输入功率	+40dBm (RFC) /+20dBm (RF1)
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$, $VEE=-5\text{V}$, $VG=-0.85\text{V}$, $VD1=+3.3\text{V}$, $VD2=+8\text{V}$, Pulse 模式测试条件: 100us/1ms)

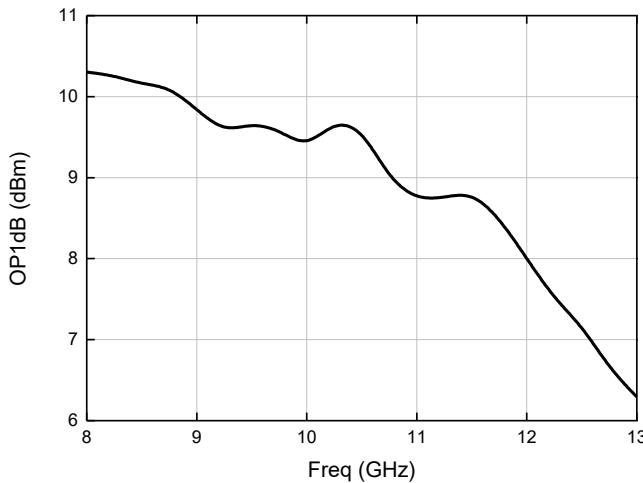
接收增益



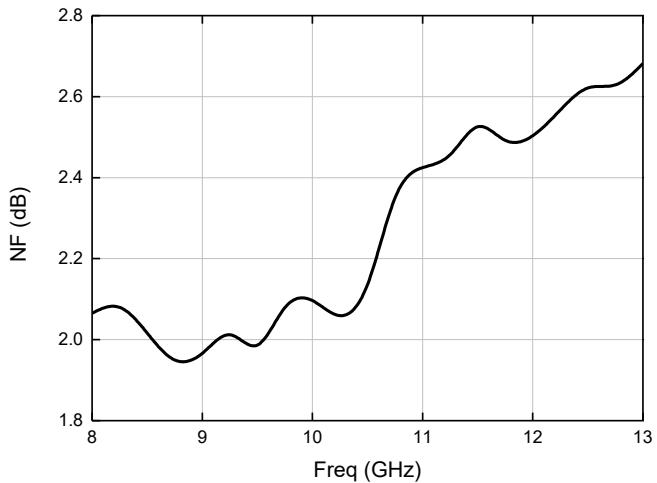
接收回波损耗



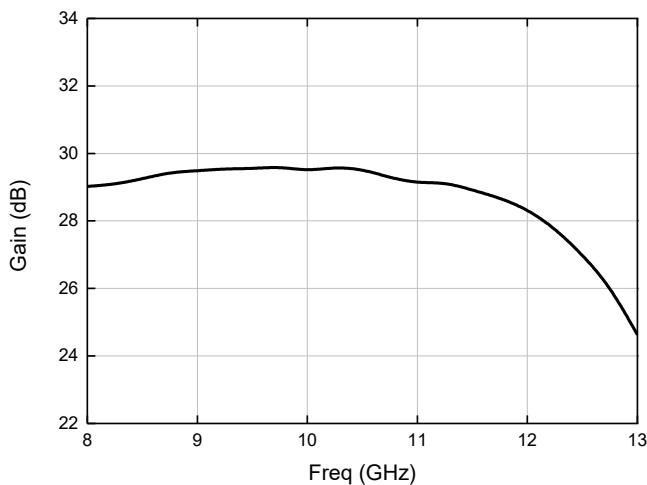
接收P1dB输出功率



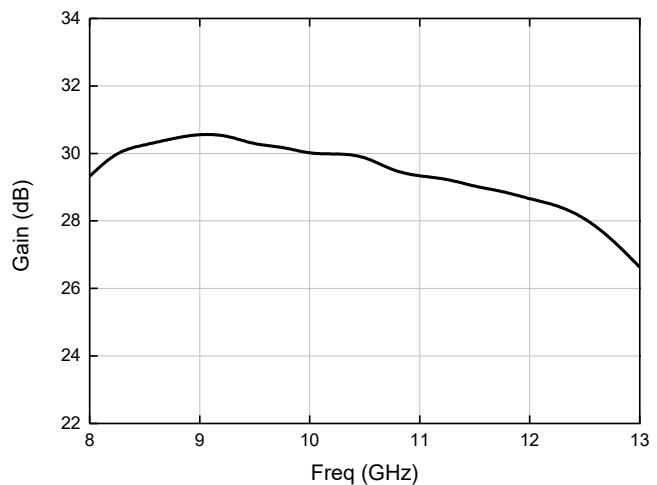
接收噪声系数



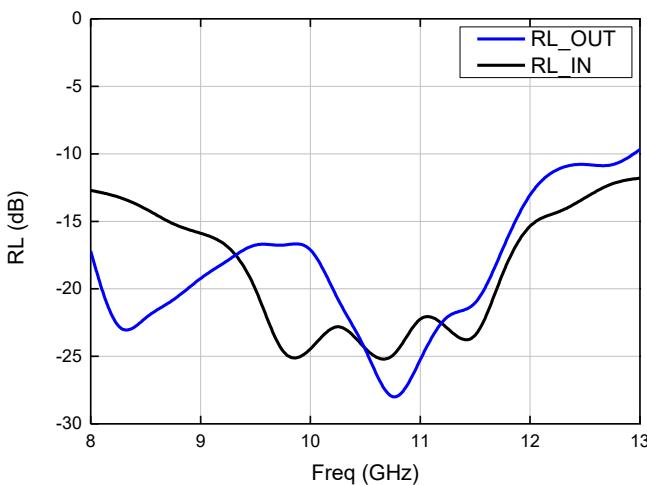
发射增益 (CW)



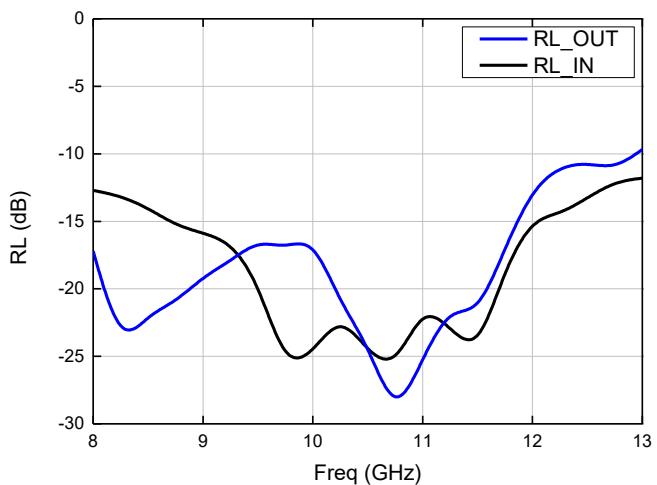
发射增益 (Pulse)



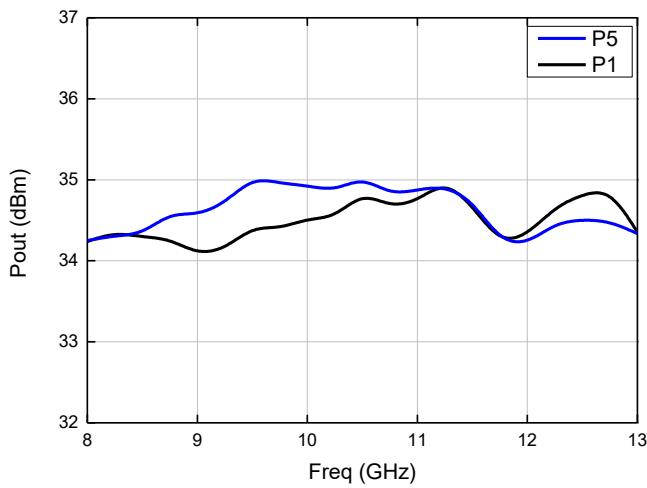
发射回波损耗 (CW)



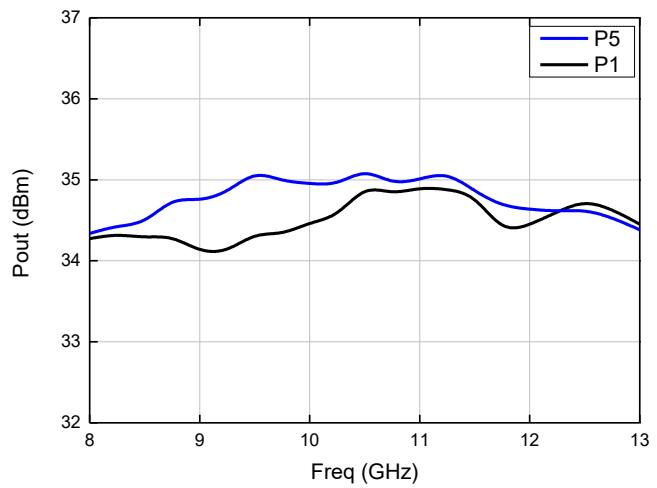
发射回波损耗 (Pulse)

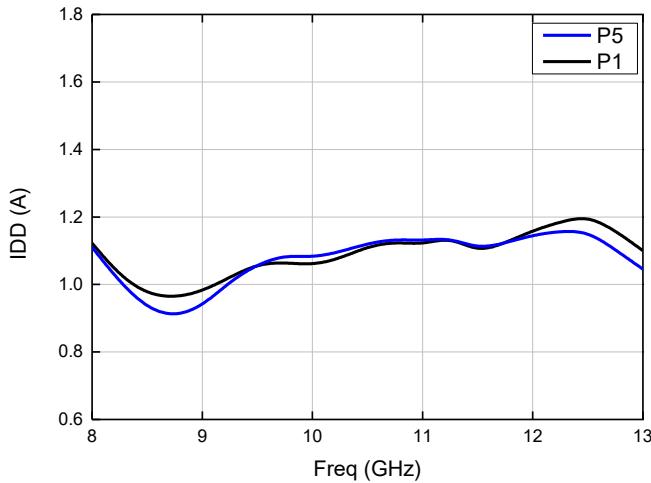
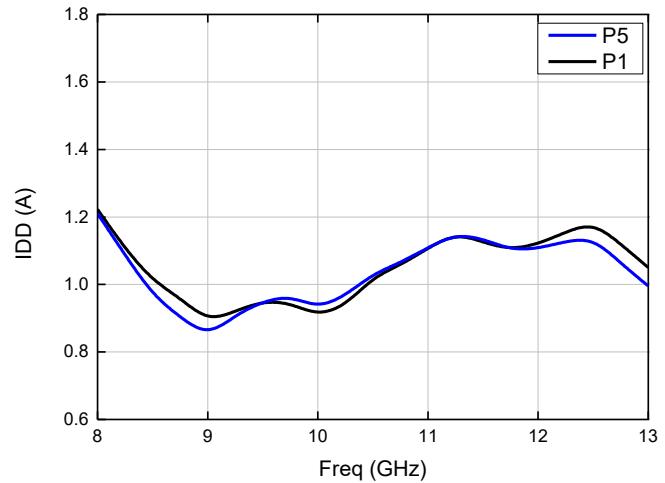
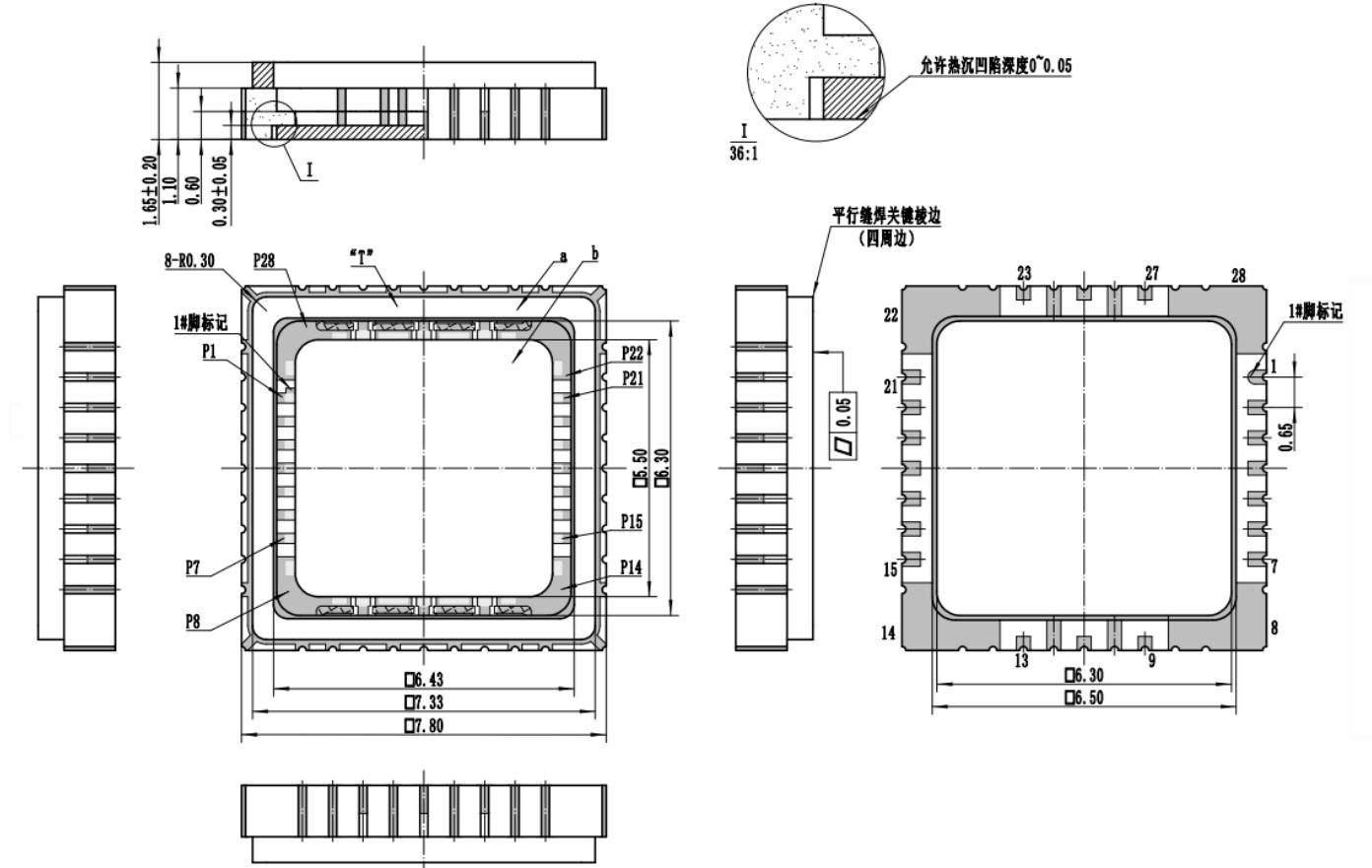


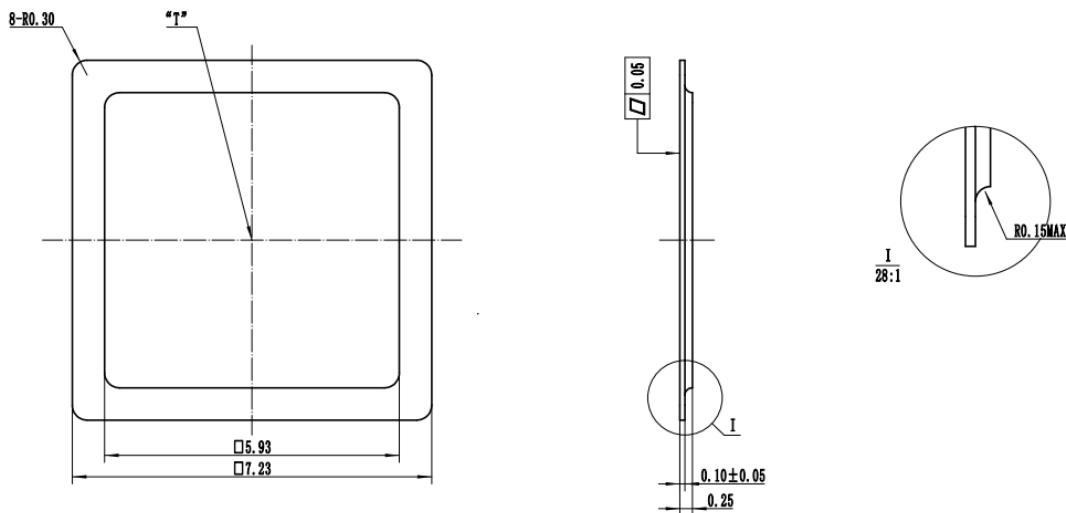
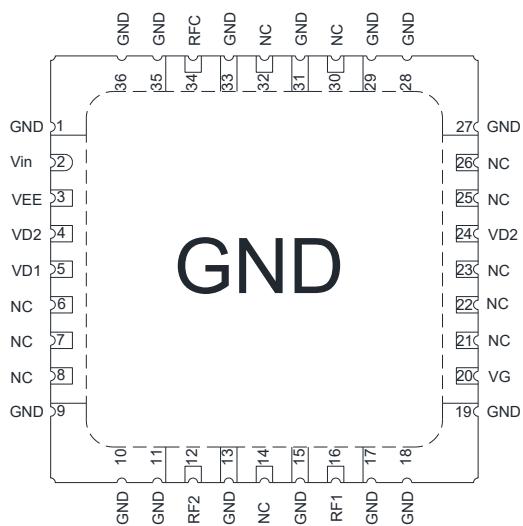
发射输出功率 (CW)



发射输出功率 (Pulse)



发射动态电流 (CW)

发射动态电流 (Pulse)

底座外形图 (单位: mm)


盖板外形图 (单位: mm)

端口定义


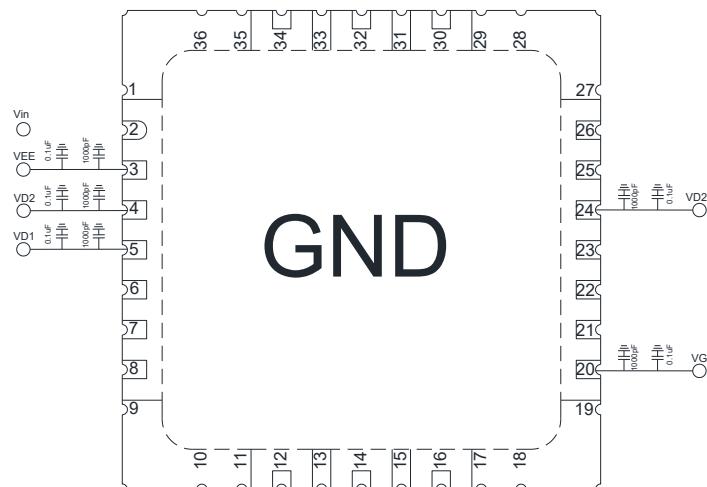
序号	端口名	定义	信号或电压
2	Vin	开关控制电压	0V (RX) 或 3.3V/5V (TX)
3	VEE	开关工作电压	-5V
4	VD2	发射端功放 VD 电压	+8V
5	VD1	接收端低噪放工作电压	+3.3V
12	RF2	接收端射频信号输出, 未集成隔直电容	RF
16	RF1	发射端射频信号输入, 已集成隔直电容	RF
20	VG	发射端功放 VG 电压	-0.85V
24	VD2	发射端功放 VD 电压	+8V
34	RFC	发射端射频信号输出/接收端射频信号输入, 已集成隔直电容	RF
1/9/10/11/13/15/17/18/19/27/28/ 29/31/33/35/36	GND	接地端	GND
其他	NC	悬空, 内部无连接, 建议接地	/

真值表

工作模式	Vin*
TX	1
RX	0

*1 为高电平，电压为+3.3/+5V；0 为低电平，电压为0V。

应用电路



注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) 封体材料：符合 RoHS 规范的陶瓷材料；
- 3) 引线表面镀层：金，金层厚度大于 $1.5\mu m$ ；
- 4) 最高回流焊峰值温度：260°C；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。